

申込み先：軟包装衛生協議会事務局 行き (FAX 03-3548-2939)

軟衛協・技術セミナー(関西地区)開催のお知らせ

本年4月に軟包装衛生協議会では、主に会員向けに、衛生管理、品質管理、技術開発などの内容を盛り込んだ「軟衛協・技術セミナー」を大阪で開催いたします。

このセミナーは、自由参加となります。どなたでも参加いただけます。

今回の内容は、下記の通りです。お申込みを、お待ちしております。

■日 時：2008年4月24日(木) 13:15～17:00(予定)

■場 所：大阪市淀川区西中島5丁目14-10 ニューオーサカホテル (JR新大阪駅前)
電話 06-6305-2345 (代表)

■内 容：(順未定)

・「容器包装3R推進の取り組みについて」

講師：味の素株式会社生産技術センター 包装基盤技術グループ長 小林 義浩 氏

・「バイオプラスチックの最新技術動向と容器・包装材料への展開」

講師：京都工芸繊維大学 繊維科学センター 特任教授 望月 政嗣 氏

・「製造工程におけるクリーンルーム化技術について」

講師：株式会社日立プラントテクノロジー 空調システム事業本部
クリーンテクニカルエンジニアリングセンタ 課長 平田 順太 氏

・「食品に接触することを意図した紙・板紙の自主基準について」

講師：未定

■参 加 費：3,000円/1名(当日会場にて)

■募集人数：約60名 (FAX、メールにてお申込み下さい。先着順にて受け付けます)

■電 話：03-3548-4111

■F A X：03-3548-2939

■E-Mail：Jimukyoku@naneikyo.com

軟衛協・技術セミナー申込書 (FAX用)

No.

会 社 名			
所 在 地	(〒)		
電 話	()	F A X	()
参加希望者	(氏名) (所属・役職)		